PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 56080183 A

(43) Date of publication of application: 01.07.81

(51) Int. Cl

H01L 33/00 H01L 21/205 H01L 21/86

(21) Application number: 54158664

(22) Date of filing: 05.12.79

(71) Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(72) Inventor:

KOBAYASHI ATSUYUKI

OKI YOSHIMASA TOYODA YUKIO AKASAKI ISAMU

(54) ELECTRIC-FIELD TYPE LUMINOUS SEMICONDUCTOR DEVICE

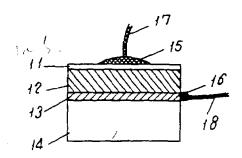
(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain an electric-field type luminous semiconductor device which stably functions at low voltage by forming the first contact directly connected to an insulating GaN crystal layer and the other contact electrically connected to the crystal layer through a GaN crystal layer with specified high resistance.

CONSTITUTION: An insulating GaN crystal layer 11 is grown on a sapphire substrate 14 through a GaN crystal layer 12, which is formed in undope and has high resistance, and the first contact 15 directly connected to the insulating crystal layer 11 and the other contact 16 electrically connected to the insulating crystal layer 11 through the high resistance crtstal layer 12 are made up. A conductive GaN crystal layer 13 is further made up at a location opposite to the insulating crystal layer 11, holding the high resistance crystal layer 12, and it is preferable that the density of the carriers of the high resistance crystal layer 12 is $10^{15} @ 7_{\times} 10^{17} cm^{-3}$. Thus, when about 5V DC voltage is applied between the contacts 15, 16 through conductors 17, 18, an element which displays blue or green

luminescence and stably functions can be obtained.

COPYRIGHT: (C)1981,JPO&Japio



Kobayashi et al.

Japanese Laid-open No. S56-80183

ELECTRIC-FIELD TYPE LUMINOUS SEMICONDUCTOR DEVICE

As shown in FIG. 2, a layer formed in an initial period of a crystal growth on a sapphire substrate 14 is a conductive GaN layer 13. In an initial period of a crystal growth, a lot of GaN, each of which is in an island pattern, are detected on the sapphire substrate 14. Combining the GaNs in an island pattern, the conductive GaN layer 13 is formed. Because fusion of a crystal layer in the initial period is imperfect, the crystal layer contains much donor impurity, even though the donor impurity is not so pure, and the crystal layer becomes a conductive layer. Then a 50 μm in thickness of a high resistivity layer 12 is formed. Because a layer successively formed thereon fuses perfectly on the layer formed beneath, the layer 12 becomes to have a high resistivity. The high resistivity layer 12 has a carrier concentration of $10^{15}/\text{cm}^3$ to $10^{17}/\text{cm}^3$. The high resistivity layer 12 is formed in order to limit electric current flowing in an extremely thin insulating layer 11, resulting in preventing the insulating layer 11 from puncturing.

(9) 日本国特許庁 (JP)

@公開特許公報(A)

即特許出願公開

昭56-80183

(1) Int. Cl. 33/00

識別記号

庁内整理番号 7739--5F ❸公開 昭和56年(1981)7月1日

33/00 21/205 21/86

7739—5F 7739—5F

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

90電場発光半導体装置

印特

FE354--158664

❷出

爾 昭54(1979)12月5日

の発 明 オ

小林歌奏

川崎市多摩区生田4896番地松下

技研株式会社内

砂発 明 者 大木芳正

川崎市多摩区生田4896番地松下

技研株式会社内

砂発 明 者 费田幸雄

川崎市多摩区生田4896番地松下 技研株式会社内

砂発 明 者 赤崎勇

川崎市多摩区生田4896番地松下

技研株式会社内

の出 願 人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

砂代 理 人 弁理士 中尾敏男

外1名

- č<u>.</u>

照 鐵 书

1。発明の名称

電場発光半導体装置

- 2、特許請求の範囲
 - (1) サファイ丁基板上に放長させられた壁化ガリウムによる電場発光半導体装置において、絶縁性の壁化ガリウム結晶層と、この結晶層に直接接続された第1の接触と、この結晶層にアンドープでかつ高い抵抗を有する壁化ガリウム結晶層とを介して電気的に接続された他の接触とを使えて成る電場発光半導体装置。
 - (2) アンドーブでかつ高い抵抗を有する앞化ガリウム結晶層をはさんで絶象性の強化ガリウム結晶層をはさんで絶象性の強化ガリウム結晶層と反対の位置に、事業性の裂化ガリウム結晶層を有することを特徴とする特許請求の範囲第1項配数の電機発光半導体装置。
 - (5) アンドーブでかつ高い抵抗を有する壁化ガリウム結晶層のキャリナ密度が10¹⁵ないし10¹⁷のであることを特徴とする特許請求の範囲第1項又は第2項記載の電場発光半導体装置。

3、先明の許細な説明

この発明は強化ガリウム(以下GaNと書く)による電場発光半導体装性に除するものである。
GaNによる電場発光半導体装置は、一般に無すな知識を持っている。すなわち、発力を持っている。すなわち、発光にもずかる絶数性のGaN結晶層(以下半電層と書く)2、及び存むのGaN結晶層(以下導電層と書く)2、及び存むのGaN結晶層(以下導電層と書く)2、及び存むを表別がある。基準層では、整数をされた他の接触をというに、基準層層2に直接接続された他の接触をといる。基電層2に直接接続された他の接触をといる。基電層2に動を表別では、整数をの延慢として動きにはあたから系験層に一対の接触を接続している。基準層2に動く、カーでは外形から印加された電圧を導くための事態である。

とのような電場発光半導体装置を作成する方法 は以下の様なものである。例えば、一面を観面研 関した連径2.5cmのサファイア素板上に気柏エピ タキシャル法により、先す約50 4m 摩のアンド - プG』N 無を形成する。アンドープG』N 無は適当の形成である。アンドープG』N 無は適当の設果空孔を含み、これらがドナーとなるため高導電性を持ち、この無は導電腦2として働く。キャリア密度は適常10¹⁸ ないし10²¹ cm⁻¹ 将電率はたとえば100モー程度である。引き続き、2n, Mg, Cdをどのアクセプタ不純物を気流中に含ませてドービングを行いつつ気相エビタキシャル成長を超こすと、導電層上にはドナーが死分補償された絶像層1が形成される。これに適当な金具、例えばInにより接触4及び5を接続して電場発光半導体装置が形成される。

この様な姿態においては、第1 の接触4 に正、他の接触5 に負の直流電圧を印加することにより 絶転触1 の内部で高電界域を生じ、その結果他っ たアパランシェ現象により目由電子が生じ、とれ が再結合して青ないし数色の発光が起り、透明な 導電層2 及びサファイナ素板3を通して外部から 豪鉄される。

一般に、本装置を無検距断用能像と共化便用す。 る場合などを考慮すると、本装置の動作電圧は少

よるものである。との上に引放き成長させる結構 層もとれらの欠陥を受能いで成長する。しかも等 電板、絶散層の界面近傍では、両層の格子定数の わずかな相長などから、これらの欠陥の解性は強 脚されやすい。装置に動作電圧を印加した場合、 絶敵層中のとれらの欠陥は電昇集中を受けやすい 箇所となる性質がある。従って、動作電圧を低く するために絶録層を1 Am 以下と舞くした場合に は、とれらの欠陥が無視できないものとなってく る。

印加賀圧により装置が被撃する過程は以下の様であると考えられる。今、装置に動作電圧を印加すると、総鉄着中にアパランシェ残象を生じ、総鉄橋の抵抗は興時に低下する。発光はこのアパランシェ現象により生じた電子が再結合する過程で得られるものである。もし、総鉄橋中に欠陥が存在すると、そこに電野集中が近り、この部分のアパランシェ現象は過度となり、抵抗の低下が更にたり、更に電野集中が近る。外部により通常に電視規制のない級り、集中的に過大な電流が流れ、

くとも12V以下が望ましい。ところで、この様な鬼光光半線体装値の動作電圧は王に絶縁傷の性質、特にその場合に依存するという事実を作成すると、動作電圧が高いるでなってしまう。 動作電圧の低いなどでなってしまう。 をしたいが、この場合しばしたがありませていが、この場合しばしたがかならないが、この側が変更では、動作電圧があると、動作電圧が変更がありませて、研究室駅階では、動作電圧が扱り、してってしまう。 従って、研究室駅階では、していくのしか作成できなかった。 との無由は現るのと考えられる。

すなわち、従来より知られた気相エピタキシャル法でサファイア基板上に展長して待られる GaN 導電船はヘチロエピタキシャルであるため必すしも見負でなく本質的に内部に欠陥を含む。この欠陥とは例えば、結晶性の差異に基づく抵抗の不均一、成長速度の差異から来る厚さの不均一などに

逆にはその箇所での絶象層の破裂に至る。 この結果を勧の動作は不良となる。

本務明は、上配欠点を改良し、低電圧で安定に動作する。GaNによる電磁発光半導体装置を提供するものである。すなわち、この目的を選するために、能験層に直接接続された第1の接触と、所定の高抵抗腸を介して絶験層に電気的に接続された他の接触とを具えて成る電磁発光半導体装置を与えるものである。

以下、本発明の実施例を除血に説明する。第2 図は、本発明の一実施例を示す構造断面図であり、 1 1はGaN絶縁層、12は本発明の特徴部分であるGaN高抵抗層、13はGaN導電層、14はサファイブ高板である。また、15は絶縁層11に直接接続された第1の接触、16はGaN導電層13。高抵抗層12を介して絶象層11に電気的に接続された他の接触である。17,15は導動である。今、本装盤に動作電圧を印加すると、絶象層中にアパランシェ現象を生じ絶象層11の中での発光が見られるが、たとえ絶象層を奪くして、動作電 圧を低くしても本装置は安定に動作する。この理由は以下の機に考えられる。すをわち、アパランシェ現象により影散層の抵抗は解時に低下するにもかかわらす新たに具体された高抵抗層12により質流の流れに制限を受け、それ以上の抵抗の低下が防止され、安定なアパランシェ電流が流れる。高抵抗層12の抵抗値は100月ないし10kgが適当である。この時の高抵抗層12のキャリア密度は1015ないして×1017点。となっている。

本発明の半導体装置は、例えば以下の機にして 作成される。

先ずサファイ丁基板14上に気相エビタキシャル法により GaN を成長させるに先立って、サファイ丁基板を GaX(X=CA、1.8x)の雰囲気中で熱処理を行う。この熱処理法については本出版人の先融(特級 昭 54-45841)に禁しく述べられている。しかる被にサファイ丁基板14上にアンドーブで GaN エビタキシャル 取長を行うと、先丁基板14とエビタキシャル 雇との界面 近傍に 再電 簡13 が待られ、引鋭き以後の成長で高独抗

はメベクトルの形(b)よりキャリブ密度が10¹⁴ cc⁻¹³ 程度であるととを示している。また、電気的 御定作よれば、これらの層の抵抗は100gない し10kgを示す。

この様にして特た基板との外面近くの海電腦 13. 及びその上に引伏を成長した約60 A m の高抵抗層12の上に、更に疣いて適常の方法に より、ナクセプタ不純物のドープされた、1 A m 程度以下の極めて輝い触線層11を形成し、これ に第2 図の様に転触16 及び16を接続し、本発 明の電袖発光半導体装置が持られる。

さらに本方法で成長させた高抵抗 1 2 は 均一 性がよく、欠陥の少い絶象 脂が持られるという利 点も有している。とのため、本方法を用いて得た 本発明装置は、負質な絶骸 1 1 を再くするとと が可能となり、容易に動作 1 にの 4 の が 待ら れる。

一方、T×10¹⁷ m⁻⁵ よりキャリア密変の多い 結晶層にあっては、従来の海電層と抵抗値が近く、 がつ、欠陥を多く含む様になる。また、10¹⁵ m⁻¹ 第12が得られる。この原因は以下の核に考えられる。成長初期には高敬14表面上に多数の小さた品状のGMNが先寸析出し、失々成長して、療徒近くにある同様の島状結晶と融合してゆき、最後に全面に結晶層が形成される。融合初期段階でなくた全面に結晶層が不完全のため比較的良質でなくいるに本熱処理法による熱処理を施したことにより、各島状結晶は配晶学的によくそろっているため、引続き成長する層は融合が完全となり、良質でドナガ少なく、結果的に、アンドーブにもかかわらず高抵抗衡12を形成すると考えられる。

この高抵抗離12は、キャリア密度105 たいして×10^{17 cm-5} の範囲を持つ。第3 図はこの様にして将たGaN 離の表面の業外反射スペクトルである。GaN の紫外反射スペクトルの形は、キャリア密度によって変化するため、その形からキャリア密度を知ることができる。促来法で成長した。キャリア密度10^{18 cm-1} 以上の層表面のスペクトル(a)に対して、本方法により得た高抵抗船12 の例

より低いキャリナ密度の場合には、装飯に電流を 流すのが困難となり、不適当となる。

導動17,18を介して、第1の装触15 化症、他の接触16 化魚の面流電圧約5 V を印加するととにより、本装置は青ないし緑色の発光を示し、かつ極めて安定に動作する。

第6回は更に他の実施例を示している。31~

The control of the companion of the control of the

3 6 はそれぞれ21~26と失々向じものを接す。
3 9 は、能敵履31を買いて高抵抗磨32に選す
るキズであり、能敵雇31の形成後につけられる。
他の被無36 はこの上に接続される。この総合高
抵抗層32の厚さは電磁間隔に比して、数分の1
以下のため、電流は凶中イの様に流れる。先の実
11例と阿様に約7 Vの直流電圧を印加することに
より管色ないし緑色の発光が見られ、かつ他的て
安定に動作させることができる。

上記の実施例において、他の接触16,26, 26は影象層ないし高抵抗層の製面ないし側面の いずれに要して接続されても不复的に動作に影響 がない。

以上のように本発明は、絶難層に直接接続された第1の接触と、所定の高抵抗層を介して絶散層 に電気的に接続された他の接触とを具備した電磁 発光半線体軽量を提供するもので、低極圧で安定 に動作する利点を有する。

4、 脳面の衝撃な説明

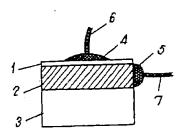
第1回は従来の電磁発光半導体製置の構造を示

す断面図、第2図、第4図、および第5図は本先明の一実館例における電場発光半導体装置の構造を示す断面図、第3図は在来装置および本幹明装置に使用される網晶のキャリア密度を表す紫外反射スペクトルの例を示す図である。

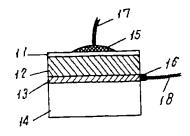
1,11,21,31……絶飲用。2,15,23,33……将電服、12,22,32……高 拉抗脂、5,14,24,34……サファイア基 板、4,15,25,35……第1の接触、5, 18,25,35……他の接触。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 板 男 ほか1名

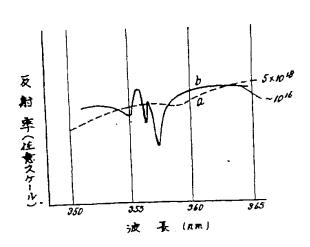
第 1 区



***** 2 🖾



恢 3 页



手続補正書

照和 55 年

特許庁長官殿 25 26

29

1 事件の要示

43 15566 昭和54年特许颐館

2 発明の告訴

電場発光半導体裝置

3 補正をする者

が件と心関係 大阪府門真市大字門真1006番地 Tir (582) 松下電器 藍裳株式 会社 化 迎 省

+ 571 理 人

大阪府門真市大字門真1006番地 住

(5971) 护理士 中尾 做 罗 (ほか 1名)

[迎结先 证斯(KCD437-1321 特許分集]

B補正の対象。 明細書の特許請求の範囲の概 明細書の発男の詳細な説明の傷



6、補正の内容

37

34

21.

23

24

(1) 明新者の特許請求の範囲の概を別紙の通り に補正致しますo

35

- (2) 両者第5ページ第1.6行目の「矢能が有」 を「欠陥が存」と補正数します。
- 同者第6ページ第4行目の「勤作する。 GaNJを「動作するGaN」と補正数します。

2、特許請求の範囲

- (1) サファイ丁基板上に成長させられた監化ガリ ウムによる電場発光半導体装備において、絶縁性 の現化ガリウム結晶艦と、この結晶層に原接接続 された無1の接触と、この結晶層にアンドーブで かつ高い抵抗を有する強化ガリウム結晶層とを介 して気気的に接続された他の経然とを催えて成る。 電場発光半導件技能o
 - ② アンドーブでかつ高い抵抗を有する虫化ガリ ウム砂点船をはさんで絶象性の電化ガリウム結晶 斯と反対の位置に、導電性の登化ガリウム結晶階 を有することを特徴とする特許請求の範囲第1項 記収の電磁発光半導体装置。
 - (2) アンドーブでかつ高い抵抗を有する豊化ガリ ウム粧品別のキャリブ特度が10¹⁵たいし<u>て×</u> 10^{17 cm-3} であることを特徴とする特許第次の 範囲第1項又は第2項記載の電場発光半導体装置。